

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number:

0739426200

Status:

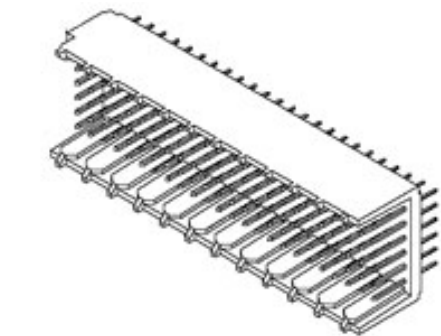
Active

Overview:

[hdm](#)

Description:

2.00mm (.079") Pitch HDM® Board-to-Board Backplane Header, Vertical, Solder Tail, Open End, 72 Circuits



Series

image - Reference only

Documents:

- [3D Model](#)
- [Drawing \(PDF\)](#)
- [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)

Agency Certification

CSA

LR19980

UL

E29179

General

Product Family

Backplane Connectors

Series

73942

Application

Backplane

Comments

Solder Tail

Component Type

PCB Header

Overview

[hdm](#)

Product Name

HDM®

Style

N/A

Physical

Circuits (Loaded)

72

Circuits (maximum)

72

Color - Resin

Black, Natural

Durability (mating cycles max)

250

First Mate / Last Break

No

Flammability

94V-0

Guide to Mating Part

No

Keying to Mating Part

None

Material - Metal

Phosphor Bronze

Material - Plating Mating

Gold

Material - Plating Termination

Tin

Material - Resin

High Temperature Thermoplastic

Number of Columns

12

Number of Pairs

Open Pin Field

Number of Rows

6

Orientation

Vertical

PC Tail Length (in)

0.138 In

PC Tail Length (mm)

3.50 mm

PCB Retention

None

PCB Thickness Recommended (in)

0.098 In

PCB Thickness Recommended (mm)

2.50 mm

Packaging Type

Tube

Pitch - Mating Interface (in)

0.079 In

Pitch - Mating Interface (mm)

2.00 mm

Plating min: Mating (µin)

30

Plating min: Mating (µm)

0.75

Plating min: Termination (µin)

100

Plating min: Termination (µm)

2.5

Stackable

Yes

Surface Mount Compatible (SMC)

Yes

Temperature Range - Operating

-55°C to +105°C

EU RoHS

ELV and RoHS
Compliant
REACH SVHC
Contains SVHC: No
Halogen-Free
Status

China RoHS



Need more information on product environmental compliance?

Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)

Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series

73942Series

Mates With

73632 HDM PLUS® Board-to-Board Daughtercard Receptacle. 73780 HDM® Board-to-Board Daughtercard Receptacle

Application Tooling | FAQ

Tooling specifications and manuals are found by selecting the products below. Crimp Height Specifications are then contained in the Application Tooling Specification document.

Global

Description	Product #
HDM® Backplane	0621001400
Insertion Signal	
Contact Tool	
Extraction Tool	0621001000

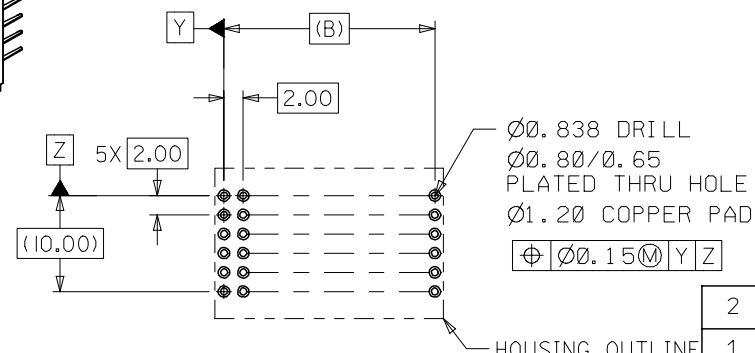
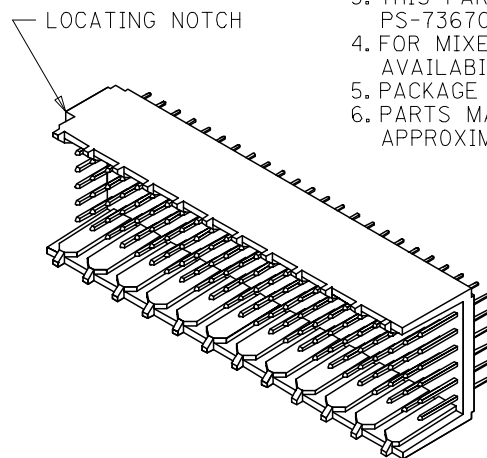
Termination Interface: Style	Through Hole
Electrical	
Current - Maximum per Contact	1A
Data Rate	1.0 Gbps
Voltage - Maximum	250V AC
Solder Process Data	
Duration at Max. Process Temperature (seconds)	40
Lead-free Process Capability	SMC & Wave Capable (TH only)
Max. Cycles at Max. Process Temperature	3
Process Temperature max. C	260
Material Info	
Reference - Drawing Numbers	
Packaging Specification	PK-70873-0818
Sales Drawing	SD-73942-001

HDM and High Density Metric are trademarks of Amphenol Corporation

This document was generated on 05/14/2010

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

1. MATERIALS: HOUSING--LIQUID CRYSTAL POLYMER (LCP), GLASS FILLED,
UL94V-O, COLOR: BLACK,
TERMINAL: PHOSPHOR BRONZE.
2. FINISH: 0.75 MICROMETERS MINIMUM SELECTIVE GOLD (Au) IN MATING AREA;
2.50 MICROMETERS MINIMUM SELECTIVE TIN (Sn) IN TAIL AREA;
NICKEL (Ni) UNDERPLATE OVERALL.
3. THIS PART CONFORMS TO MOLEX PRODUCT SPECIFICATION
PS-73670-9999.
4. FOR MIXED CONTACT MATING LENGTHS, CONSULT FACTORY FOR
AVAILABILITY.
5. PACKAGE PER PK-70873-0818.
6. PARTS MARKED WITH PART NUMBER AND DATE CODE, ON EITHER SIDE,
APPROXIMATELY WHERE SHOWN.



PCB LAYOUT: COMPONENT SIDE
RECOMMENDED PCB THICKNESS: 2.50 MIN.

	2	A
E	1	G
	SHT	REV

- SEE NOTE 6

MODIFY FINISH NOTE EC NO: UCP2007-2259 DRAWN BY: IBARRA 2007/03/13 CHK'D BY: BARKER 2007/03/21 APPR: MILLER 2007/03/22	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽=0	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 2:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION	
			mm	INCH	DRAWN BY JB INGHAM	DATE 1998/01/13	TITLE SALES ASSY HDM BACKPLANE OPEN END OPTION SOLDER TAIL VERSION			
			4 PLACES ± --- ± ---	3 PLACES ± --- ± ---	CHECKED BY SREED	DATE 1998/01/13				
			2 PLACES ± 0.05 ± ---	1 PLACE ± 0.10 ± ---	APPROVED BY CB IXLER	DATE 1998/01/13				
			ANGULAR ±1/2°		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.		SHEET NO. 1 OF 2	
G	REV	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS	SEE CHART		SD-73942-001					
			SIZE B	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						

MATERIAL NUMBER ASSIGNMENT

73942-* * 0 0

NUMBER	CIRCUIT SIZE	DIM "A"	DIM "B"	DIM "H"
0	72	23.84	22.00	2.0
1	144	47.84	46.00	2.0
2	72	23.84	22.00	2.5
3	144	47.84	46.00	2.5
4	72	23.84	22.00	3.0
5	144	47.84	46.00	3.0
6	72	23.84	22.00	3.5
7	144	47.84	46.00	3.5

NUMBER	DIM "M"
0	5.0
1	5.5
2	6.0

SEE SHEET 1 EC No. U81577 DRWN:JBINGHAM 98/0203 CHK: SREED 98/0203 APPR:CBIXLER 98/0203 A	DESCRIPTION REV	QUALITY SYMBOLS MAJOR CRITICAL	GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED)		SCALE --:--	DESIGN UNITS ☒ mm ☐ INCH	THIRD ANGLE PROJECTION	DIMENSIONS: ☐ mm ☐ INCH ☒ mm ONLY		SHT	REV
					DRAWN BY & DATE JBINGHAM 98/01/13			TITLE: SALES ASSY, HDM BACKPLANE OPEN END OPTION SOLDER TAIL VERSION		REVISE ON CAD ONLY	
			4 PLACES ±0. ±.		CHECKED BY & DATE SREED 98/01/13			MOLEX INCORPORATED			
			3 PLACES ±0. ±.		APPROVED BY & DATE CBIXLER 98/01/13						
			2 PLACES ±0.N/A ±.		CAD FILENAME S73942X2.DGN			MATERIAL NO. SEE CHART		DRAWING NO. SD-73942-001	
1 PLACE ±0.N±A ±.		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		ANGULAR: ± °		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		SIZE B			

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А